### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06039816 A

(43) Date of publication of application: 15.02.94

(51) Int. CI

B27N 3/04 B27K 3/15

(21) Application number: 04193347

(22) Date of filing: 26.06.92

(71) Applicant:

**HOKUSHIN KK** 

(72) Inventor:

**IKEDA MINORU NATSUME YOICHI** 

## (54) PUNCHING PATCH FOR INTEGRATED CIRCUIT **BOARD**

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a ligneous fiber board made patch wherein strict conditions as the patch of this kind are satisfied at a low cost and any pollution problem will COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio not be generated even by incineration treatment.

CONSTITUTION: 2-7% (by wt ratio) of 5-15mm length synthetic fiber is mixed iO ligneous fiber to make raw material fiber. After making a required thickness mat thereby, its surface layer is hardening processed with crosslinked synthetic resin before or after making board by hot pressing according to a usual way.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公開番号

## 特開平6-39816

(43)公開日 平成6年(1994)2月15日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示簡所

B 2 7 N 3/04 B 2 7 K 3/15 D 9123-2B

B 9123-2B

審査請求 有 請求項の数1(全 3 頁)

(21)出願番号

特願平4-193347

(71)出願人 000113300

ホクシン株式会社

(22)出願日

平成4年(1992)6月26日

大阪府岸和田市木材町17番地2

(72) 発明者 池田 稔 大阪府泉南市新家6180

(72)発明者 夏目 洋一

大阪府阪南市石田212-7

(74)代理人 弁理士 濱田 俊明 (外2名)

### (54) 【発明の名称】 集積回路基板の穿孔用当板

#### (57)【要約】

【目的】 本発明は、この種の当板としての厳しい条件 を満たし、しかも低価格で、焼却処分によっても公害問 題が起こらない木質繊維板製の当板を提供することを目 的としたものである。

【構成】 木質繊維中に長さ5~15㎜の合成繊維を2 ~7% (重量比) 混合して原料繊維とし、これによって 所望厚のマットを抄成した後、常法に従って熱圧成板す る前又は後に、架橋型の合成樹脂で表層を硬質化処理す ることを特徴とした集積回路基板の穿孔用当板である。

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】木質繊維中に長さ5~15㎜の合成繊維を 2~7% (重量比) 混合して原料繊維とし、これによっ て所望厚のマットを抄成した後、常法に従って熱圧成板 する前又は後に、架橋型の合成樹脂で表層を硬質化処理 することを特徴とした集積回路基板の穿孔用当板。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、IC、L.S.Iな どの集積回路の基板に穿孔加工を施す際に専用される木 10 るという作用を有する。 質繊維板製の当板に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路基板(以下単に「基板」とい う) には、通常5000個/尺2 もの細い孔(0.2~ 1. 0㎜
φ)を貫設するものとされているが、その方法 は、1又は複数枚の基板を重ねて当板上に載置し、上か ら60.000r.p.m 級の高速ドリルで穿孔するもので ある。

【0003】一方、この際に使用される当板は、厚さが が発生するのを防止するため、適当な硬度(スプリング 式ショアーD型硬度計で65以上)が要求される他、切 削屑が微粉末になるような当板では、穿孔後に行われる 基板のメッキ工程で不具合を生じ、又、ドリルの高速回 転によって、約200℃に帯熱する当板から、素材の溶 出があったり、当板原料のpHが中性でなかったりする と、基板の腐蝕や変色の原因となることなどから、この 種の当板には、厳格な条件が課せられいたものである。

【0004】そこで従来技術におけるこの種の当板とし ては、高圧熱硬化性樹脂の積層板が広く使用されていた 30 のである。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述したよう な合成樹脂の積層板では、当板としての諸条件は満足で きるものの、使い捨ての原料としては高価である上、ワ ンユースで日常大量に使い捨てられる当板は、これを焼 却すると多量の有害ガスが発生して公害問題に発展する ことは必至であり、その廃棄処分に困惑するという課題 があった。

[0006]

【課題を解決するための手段】このような実状に鑑み、 本発明は、この種の当板としての厳しい条件を満たし、 しかも低価格で、焼却処分によっても公害問題が起こら ない木質繊維板製の当板を提供することを目的としたも のである。

【0007】即ち、常法で得た木質繊維中に、長さ5~ 15㎜の合成繊維を2~7% (重量比)の割合で混合し て原料繊維とし、これを気流中に浮遊させた状態で接着 剤を塗布した上、アジテータを内蔵した乾式フォーミン グ機によって、所望厚のマットを抄成した後、常法に従 50 【0015】(その3)上記マットを温度120 $m{C}$ 、圧

って、熱圧成板する前又は後に架橋型の合成樹脂で、表 層の硬質化処理を行うという手段を用いた。

[0008]

【作用】本発明は、当板の原料繊維の大部分が木質繊維 で構成されているが、これに極めて嵩高い合成繊維を少 量配合したことで、その合成繊維が板材中に広く分散し て木質繊維を包括し、穿孔に際して切削層の微粉末化を 防止するという作用を果たす他、表層に硬質化処理を施 したことにより、当板に要求される充分な硬度が得られ

【0009】又、原料繊維の大部分を木質繊維とした本 発明の当板は、pHを中性に保つと同時に、これを焼却 した場合でも有害ガスの発生する可能性を極端に少なく 抑え得るという格別の作用を有するものである。

[0010]

【実施例】以下、本発明の構成を実施例に基づいて更に 詳述するに当たり、先づ、厚さ0.5~3.0㎜という 極薄繊維板の一つの成型手法について述べると、常法に よって得た木質繊維中に、ポリエステル、ポリプロピレ 0.5~3.0mmの薄板であって、穿孔時に基板にバリ 20 ン若しくは、ポリエチレン樹脂等から得られる長さ5~ 15mm、好ましくは10mm前後の合成繊維を重量比で2 ~7%配合して原料繊維とする。

> 【0011】この原料繊維を気流プレンダーと称する装 置内に導入し、気流中に浮遊させた状態で適量の尿素 系、酢酸ビニル系若しくはゴム系等の接着剤を塗布し、 これを直接又はフィーダー付ビンに一時貯えた後に、ア ジテータを内蔵したフォーミング機に風送して、そのア ジテータゾーンで攪拌しつつ繊維をフォーミングベルト 上に均一に落下、堆積させることで、平面的な重量のバ ラツキが少ない所望厚(熱圧成板した際に0.5~3. 0 皿となるマット厚)のマットを抄成するものである。

> 【0012】次に、このようにして抄成されたマットを 常法に習って熱圧成板する前又は後に、架橋型の合成樹 脂で表層を硬質化処理する際の2~3の実施例について 述べる。

【0013】 (その1) 上記マットに尿素樹脂の溶液を 樹脂の固形分にして、5~15g/尺<sup>2</sup> になるように撒 布した上、熱盤温度130℃、圧締圧力10kg/cm²、圧 締時間1. 5分で熱圧して、表層を硬質化した当板を製 40 作した。この当板はスプリング式ショアーD型硬度計で 測定した硬度(以下、単に「ショアー硬度」という)が 65~68であった。

【0014】 (その2) 上記マットを温度160℃、圧 力8kg/cm²、時間2分で熱圧成板した後に、その表面 または表裏両面にメラミン樹脂の溶液を樹脂の固形分で 5~15g/尺²になるように塗布して70℃前後の室 内で4~6分間乾燥し、再度180℃の熱盤で加熱加圧 して表面処理し、ショアー硬度75~82の当板を得た ものである。

3

カ12kg/cm²の熱盤で1.5分間熱圧成板した後、ポ リエステル又はウレタン樹脂の溶液を樹脂の固形分にし て5~15g/尺<sup>2</sup> になるように塗布して熱風又は紫外 線を照射して乾燥、硬化させることにより、ショアー硬 度が74~80の当板を得たものである。

【0016】以上記載した各実施例の当板は、いずれも 比重が0.8~1.1で、これを実際の基板穿孔に使用 したところ、当板としてのすべての機能を発揮すること が確認された。

度120~180℃、圧締圧力8~12kg/cm²、圧締時 間1~2分で熱圧成板し、表層の硬質化処理を施さない もののショアー硬度は55~58であった。 [0018]

【発明の効果】本発明に係る極薄木質繊維板製の当板 は、軽量である上、各部に比重むらがなく、寸法安定性 にも優れ、当板に要求させる全ての条件を満たしたもの である。

【0019】従って、従来の高圧熱硬化性樹脂積層板か らなる当板に比べて、著しく安価であり、しかも焼却し ても有害ガスの発生が殆どないから、大量に消費される 【0017】因みに、上記マットを常法とされる熱盤温 10 使い捨ての当板として最適であるなどの顕著な利点を齎 らすものである。